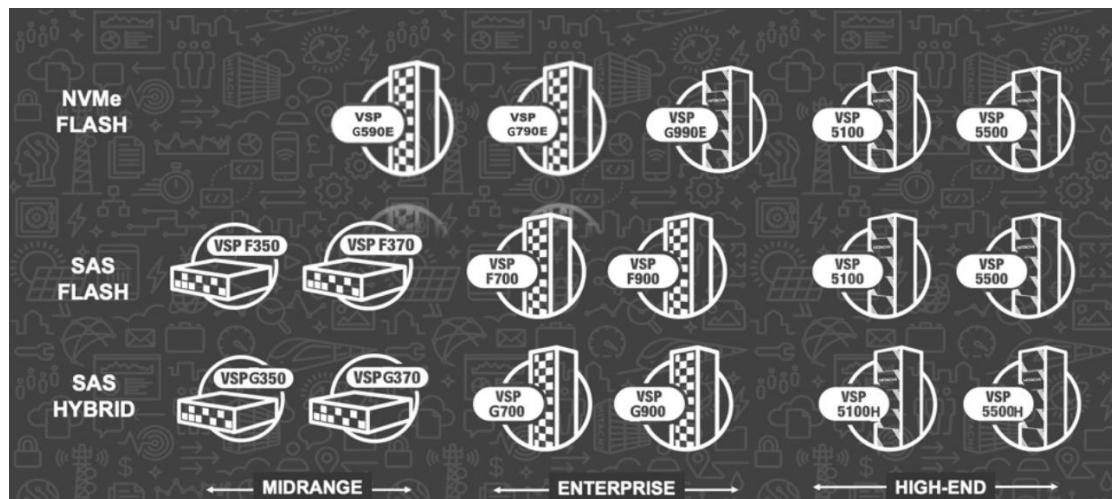


VSP G590E 产品白皮书

长虹推出了长虹虚拟存储平台 E 系列 (590、790 和 990)，其响应时间比仅 SAS 协议快 10 倍。VSP E 系列是世界上速度最快的 NVMe 闪存阵列，它支持 NVMe 闪存，从而代表了利用 NVMe 当今速度和可访问性优势的最时、最具成本效益的方式。



长虹 VSP 系列混合型和所有闪存系统基于 40 年的市场和技术经验，可提供无与伦比的性能、效率和可靠性，可加快企业和客户端系统以及闪存系统之间的数据传输。

除了一流的性能外，VSP G590E/790E 可提供以下特性：

- 更有效的性能 (G590E 4M IOPS, G790E 6.8M IOPS)
- 低至 66μs 的延迟，提供一致的应用体验
- 能够以更少的管理人员管理不断增长的存储
- 通过 AI 驱动的数据减少降低存储成本

作为闪存介质的逻辑接口，NVMe 利用了固态硬盘（SSD）的关键性能特性，包括其高带宽、低延迟和内部并行性。长虹 VSP E 系列不仅提供了更高水平的速度和响应能力，而且提供了无与伦比的数据安全性、任务自动化和可扩展性。该平台由长虹 100% 的数据可用性保证支持。

解决方案的独特亮点

VSP E 系列提供极其强大且经济高效的解决方案，其速度和响应能力使 AI Ops 工作更加努力，使您能够更智能地工作。借助 VSP E 系列，您将受益于支持 NVMe 的体系结构，该架构：

- 提供一致的微秒级延迟，降低延迟关键型应用程序的事务成本，并提供可预测的性能以优化存储资源
- 通过可预测的性能优化存储资源
- 最大限度地提高存储投资回报率
- 降低基础设施成本
- 改进工作负载整合，同时最大限度地降低复杂性

借助 VSP E 系列，您不断增长的企业将体验到大型企业依赖的性能，以满足实时、数据需求的应用程序的需求，其定价可预测为灵活的使用。以及 4: 1 数据缩减比。

产品规格

	VSP G590E	VSP G790E
--	-----------	-----------

类型		IP/FC SAN (存储虚拟化兼容异构存储)	
控制器	扩展性	2-130	
	处理器	每控制器 2 颗 Cascade Lake 处理器, 每颗处理器 8 核, 主频 2.3GHz	
缓存容量		384/768GB	768GB
缓存掉电保护		384/768GB	768GB
磁盘扩展	NVMe drive	24	
	SAS drive	528	
存储接口	Fibre channel	8-24 (16/32Gb)	
	iSCSI	4-8(10/25Gb)	
性能	IOPS	4,000,000(双控)	6,800,000(双控)
介质	支持磁盘规格	1.9 TB/3.8 TB/7.6 TB/15 TB	
最大容量	内部	361TB (328TiB)	361TB (328TiB)
	外部	144PB (128PiB)	216PB (192PiB)
RAID 保护		RAID0、RAID1、RAID5、RAID10、RAID050、RAID6 等 支持不同 RAID 组合同时混合使用	
最大卷容量		256TB	
最大卷数量		65,280	
快照数量		1024 per LUN; (1,048,575 per system)	

操作系统兼容性	Windows、Linux、VMware、UNIX、Hyper-V
存储虚拟化兼容性	EMC、IBM、NetApp、HP、HUAWEI 等
可靠性	全冗余架构，内置 BBU、支持掉电缓存数据永久保护； 提供原厂商盖章的明确赔偿细则的 100% 数据可用承诺函
存储环境	温度：-25~+65°C，湿度：<85%
工作环境	供电电压：(220±30)，温度：5~40°C， 相对湿度：15%~85%

内部架构 & SVOS增强

VSP E 存储系统是一个多功能模块化、机架式阵列存储系统，配备 SSD NVMe 驱动器，可扩展为各种存储容量配置。

存储系统使用带高速处理器的控制器、高速缓存内存模块（DIMM）、缓存闪存（CFM）、电池、风扇和端口来连接以太网和光纤通道 I/O 模块，通过 IP (iSCSI)、FC，FC (NVMeoF) 协议命令传输 SCSI。每个控制器都有一个以太网连接，用于带外管理。如果通过一个控制器的数据路径发生故障，则所有数据驱动器仍可供主机使用冗余数据路径通过另一个控制器。

为了可靠性，基本硬件组件使用冗余配置实现，以便存储系统在组件发生故障时可以保持运

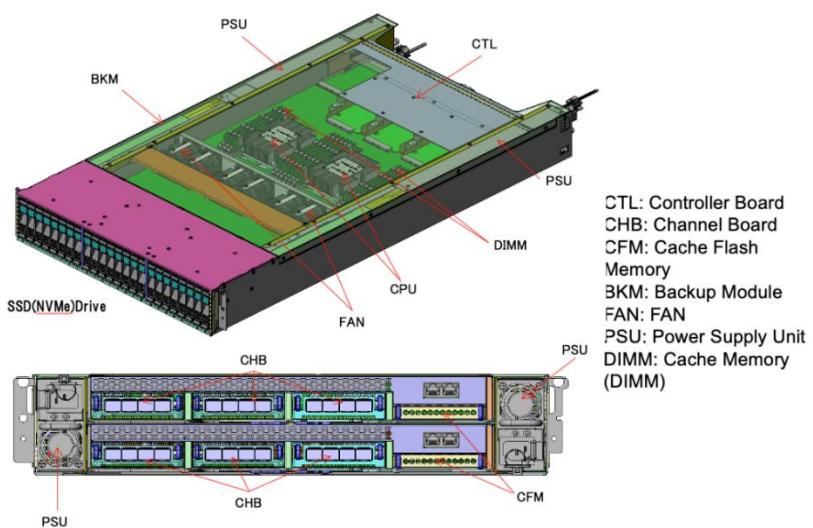
行状态。在存储系统处于活动状态且不会中断主机的数据可用性时，可以在线执行添加和替换组件以及固件升级。热备盘驱动器可配置为自动替换发生故障的数据驱动器，从而保护逻辑驱动器的容错完整性。基于硬件的自包含的 RAID 逻辑驱动器在紧凑型外部机柜中提供最佳性能。

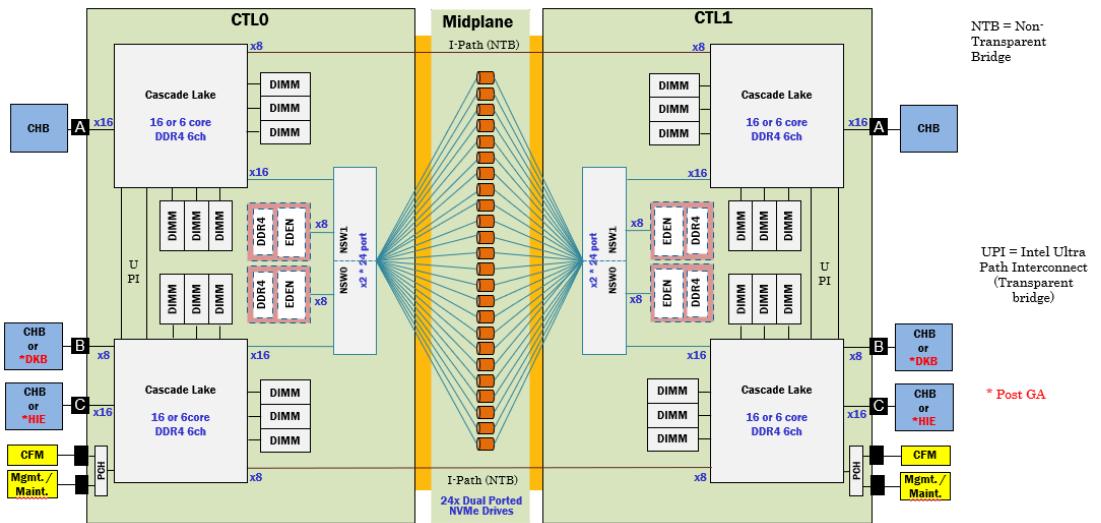
I/O 模块

在"前端"级别，VSP G590E 和 G790E 具有多达 6 个接口卡 (CHB - 32/16G FC 或 10G iSCSI)，用于 24 FC 或 12 个 iSCSI 端口。

在"后端"级别，VSP G590E 和 G790E 没有外部 DKB 板，因为驱动器位于主机箱前面，并通过嵌入在控制器板上的 PCIe Gen.3 交换机进行连接。

VSP G590E/790E 架构



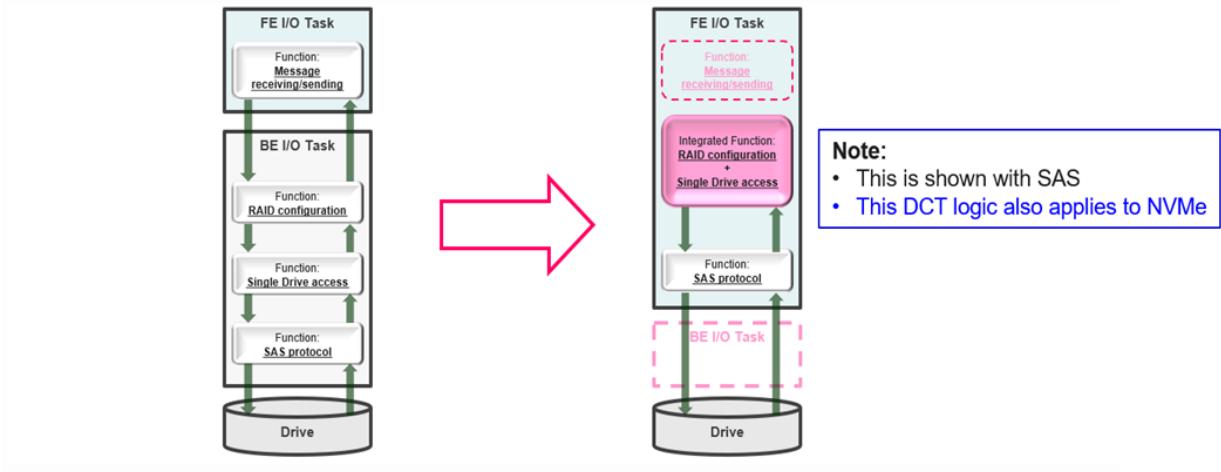


动态数据缩减 (ADR)

SVOS RF 自适应数据缩减（压缩和重复数据消除）使组织能够提高存储利用率、减少存储占用空间和控制成本。ADR 在阵列微码中实现，在阵列控制器上运行，在存储池级别发生。可选择压缩和重复数据消除（可以在卷级别打开）使系统可灵活的适应不同的服务级别协议和容量需求。ADR 在后处理和在线处理之间自适应，基于重复数据消除的工作负载配置文件，，默认情况下始终内联用于压缩。它提供平均数据缩减率 4：1，节省容量购买以及空间消耗、水电费和支持成本。

DCT

另一个高性能创新是通过重新设计主机 IO 管理以及“前端”和“前端”之间的任务而实现的，将操作进行重新设计，从而通过 DCT (直接命令传输逻辑) 大幅降低主机 IO 事务的开销。对优化 ASIC 仿真器进行了改进，并重构仿真逻辑，以减少主机 I/O 事务的微码开销，并增强前端 I/O 任务直接访问后端的能力。



介质选择

介质选项为 SSD (SFF) NVMe 1.9、3.8、7.6 和 15 TB。

数据加密

静态数据加密功能由 ASIC 在特定的后端控制器选项中提供。这可确保主机性能和整体系统性能不受影响。

能耗、散热、通风

下表提供了 VSP G590E/790E 存储系统的电气规格、供电要求。

Input power specifications		
Item	Component	Specification
Rated power	Controller	1,1960 V
Input power ¹	Controller	Single-phase AC 50 Hz/60 Hz 200 V to 240 V
Input current ^{1,2}	Controller	9.8 A
Steady current ³	Controller	4.9 A
Leakage current	Controller	1.75 mA
Inrush current	Controller	1st (0-p): 30 A 2nd (0-p): 20 A 1st (0-p) time: 25 ms
Power cord plug type	Controller	IEC60320 C14 
Notes:		
1. When planning the air-conditioning equipment and power-supply system, use the multiplied value of [Input Power] × [Input Current].		
2. The maximum current of AC input is not a redundant configuration.		
3. The maximum current of AC input is a redundant configuration.		

Input voltage and input frequency requirements

Frequency	Input Voltage (AC)	Conditions	Tolerance (%)
60 Hz ±2 Hz	200 V to 240 V	1 phase 2 wire + ground	+10% or -11%
50 Hz ±3 Hz	200 V to 240 V	1 phase 2 wire + ground	+10% or -11%
60 Hz ±2 Hz	100 V to 120 V	1 phase 2 wire + ground	+10% or -11%
50 Hz ±3 Hz	100 V to 120 V	1 phase 2 wire + ground	+10% or -11%

软件许可

功能和软件标题不再需要单独许可，也无需根据容量进行许可。

Base Package	Advanced Package	Add-on Software Packages	
SVOS RF	All Base Package Features	Remote Replication (Extended)	Predictive Analytics
Ops Center Administrator	Remote Replication (Extended)	Ops Center Automator	External Storage Optimization
Local Replication + HDID (Storage Orchestration)	Global Active Device	Global Active Device	Viewpoint
Data Mobility (with NDM)	Center Automator	HDID (App Aware + File Protection)	Upgrade to Advanced
Ops Center Analyzer	Predictive Analytics		

安全性

长虹 VSP E 系列包含不同级别的安全合规性;它通过国际标准 FIPS 140-2 (证书 + 2727) 认证，擦除服务与 NIST SP 800-88r2 和 ISO/IEC 27040: 2014 保持一致。最后，长虹还加强了对系统的访问，以打击非法访问：

Protect Against Data Leaks FIPS 140-2 encryption and physical data erasure protect from theft, accidental exposure	Agile Best Practice Adjust KMIP level and key vendor easily
Simplify Security Compliance Adjustable KMIP and key management software allows rapid adoption of new standards	Hardened Access Hardened access
Prevent Illegal Access Hardened access to management tools safeguards against hackers	
Recover From Ransomware Attacks Restore from locked copies that cannot be encrypted by criminal operations	Secure Retention Data encryption Physical data erasure Protected data copies

容器环境支持

长虹适配基于容器存储接口（CSI），该接口允许您使用红帽 OpenShift 解决方案为 Kubernetes 设备提供存储空间，用于操作整个多云和混合云部署管理堆栈。

以下为块、对象和文件解决方案对应的不同类型的协议的比较。



Functionality	Block	Object	File
Performance	High	Low	medium
Operations	Byte-range r/w	object r/w	Byte-range r/w
CSI driver availability	Yes, HSPC	generic	Yes, HNAS CSI
CSI Access Modes	RWO & ROX	RWX, RWO & ROX	RWX, RWO & ROX
Protocols	iSCSI & FC	S3 (no CSI) or S3 FS driver	NFS

Access Modes:

RWO = ReadWriteOnce

→ RW volumes only accessible by one container (e.g. Databases)

RWX = ReadWriteMany

→ RW volumes accessible by multiple containers (e.g. scale-out)

ROX = ReadOnlyMany

→ RO volumes accessible by multiple containers (e.g. config data)

长虹 容器存储插件使用内置的高可用性，并允许主 Kubernetes/OpenShift 节点在群集中的主机之间协调存储任务。但是，此插件也可以在非分组环境中使用。下面是使用 Kubernetes/OpenShift 容器存储接口的群集实现容器化环境的示例。在此示例中，长虹 配置管理器 REST API 服务器是可选的。